

營業計畫書

(公司名稱)

中華民國 年 月

目 錄

第一章 公司概況

一、基本資料

二、技術、產品或營運模式之創意、創新構想與內容說明

三、董事、監察人及經營團隊

四、財務狀況

第二章 研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

二、智慧財產權管理

第三章 市場與競爭優劣分析

一、目標市場

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

第四章 技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

第五章 公司所需之輔導與協助暨結語

壹、公司概況

公司名稱：○○○○股份有限公司

一、基本資料

(一)設立日期：

(二)資本額

(三)董事長：；總經理：

(四)主要股東及持股比例(列出持股前五大者)

股東名稱	持有股份(股)	持股比例(%)
其他		
合計		100%

(五)公司沿革：

(包括曾獲之殊榮或認證，請一併檢送證明文件影本)

(六)轉投資事業

(包括轉投資架構圖、各公司營業項目、投資金額、持股比率等)

二、公司主要技術、產品或營運模式之創意、創新構想與內容說明

(例如技術、產品或營運模式之創新構想、特色、獨特性等)

三、董事、監察人及經營團隊

(一)董事及監察人

(一)最近兩年度簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	N年	N-1年
流動資產		
基金與投資		
固定資產		
無形資產		
其他資產		
資產總計		
流動負債		
長期負債		
其他負債		
負債總額		
股本		
資本公積		
保留盈餘		
股東權益其他調整項目		
股東權益總額		

(二)最近二年度損益狀況

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	N年	N-1年
營業收入		
營業成本		
營業毛利		
營業費用		
營業淨利(淨損)		
營業外收入及支出		
稅前淨利(淨損)		
所得稅費用		
本期淨利(淨損)		

貳、研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

(一)研發能力

(例如研發技術來源(自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉)、研發狀況及成果(已獲得獎項、專利、發表論文、已取得政府機構之研究計畫)、技術合作情形、已取得之補助款等)

(二)研發團隊成員

職稱	姓名	到職日期	主要學歷	主要經歷	專長	本業年資

(三)未來開發計畫

(例如後續開發技術或產品之規畫等)

二、智慧財產權管理

(一)主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

(二)專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

1. 已取得或申請中之專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

(列示申請或註冊日期、地區、案號、類型、內容、期限)

2. 是否有違反專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權之情事

參、市場與競爭優劣分析

一、目標市場

(例如銷售地區、主要或潛在客層、市場規模、市場供需狀況、預計市佔率、進入障礙等)

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

三、公司營運風險

肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

伍、公司所需之輔導與協助暨結語

